

2012年11月吉日

セミコン・ジャパン 2012 出展のご案内

2012年12月5日(水)～7日(金)の3日間に渡り、幕張メッセにおきまして、半導体製造装置・材料の国際展示会であるセミコン・ジャパン 2012 が開催されます。

テラプローブグループは、ウエハテスト・プローブカード設計・プログラム開発等のテストサービスに加え、ウエハレベルパッケージ(WLP)、台湾の子会社でのテストサービスなど、後工程を一貫して受託可能とするターンキーサービスについてご紹介いたします。

ご多忙のこととは存じますが、是非ご来場賜りますようお願い申し上げます。

■ 開催概要

1. 期間 2012年12月5日(水)～7日(金)
2. 場所 幕張メッセ
3. ブース 8C-201 (ホール8)

■ 参加セミナー、イベント概要

1. OSAT フォーラム

<http://www.semiconjapan.org/ja/sessions/SpecialSession1>

開催日 2012年12月5日(水)
場所 2F コンベンションホールA
時間 12:40-13:00
内容 <テラプローブ>フルターンキーの取り組み
講演者 代表取締役社長 兼 CEO 渡辺 雄一郎

2. SEMI テクノロジーシンポジウム(STS) 2012

<http://www.semiconjapan.org/ja/sessions/sts/STSSession7>

開催日 2012年12月6日(木)
場所 3F 302 会議
時間 15:05-15:35
内容 1K越え超並列テストへの挑戦
講演者 メモリビジネスユニット テスト開発部門要素技術グループ
小野 和彦

3. 中古装置・サプライチェーンパビリオン出展者プレゼンテーション

<http://www.semiconjapan.org/ja/sessions/exhibitor-seminars>

開催日 2012年12月6日(木)

場所 ホール8 出展者ステージ

時間 15:30-15:50

内容 EWLP(R) - Teramikros WLPの基板内蔵応用とその優位性 -

講演者 (株)テラミクロス 開発部 金子 紀彦

4. ハッピーアワー

開催日 2012年12月6日(木)

場所 ホール8 C-201

時間 16:00-17:00

● 本件に関するお問い合わせ先

株式会社テラプローブ

セールス部門 カスタマプランニング Gr. 赤毛(アカモ)

電話：082-429-3294